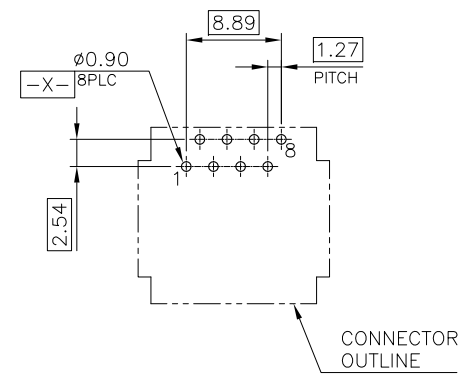
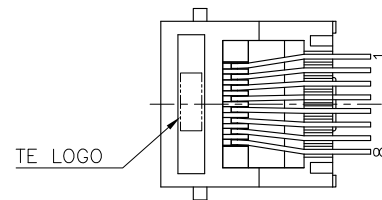
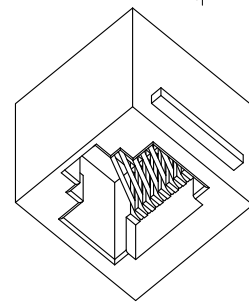
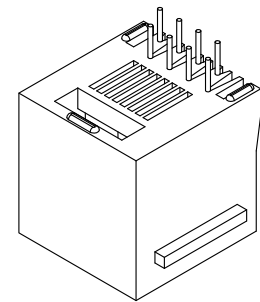
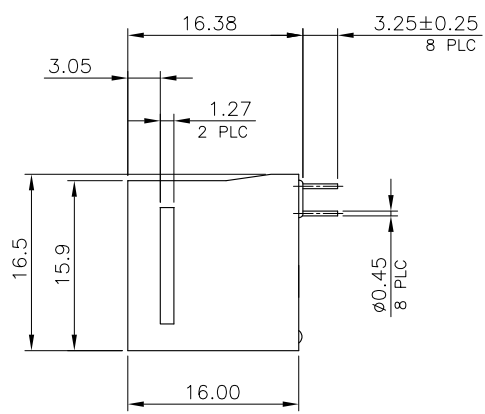
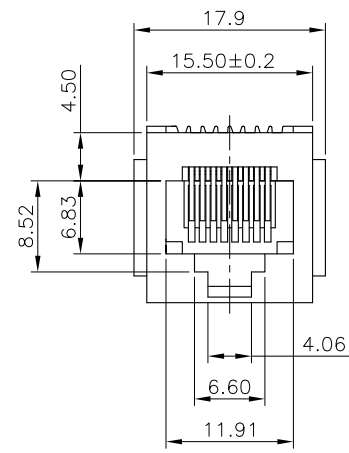


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DW	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A3		ECR-12-012115	26OCT'12	EL	WK



RECOMMENDED PCB LAYOUT
 RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.6mm
 TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)



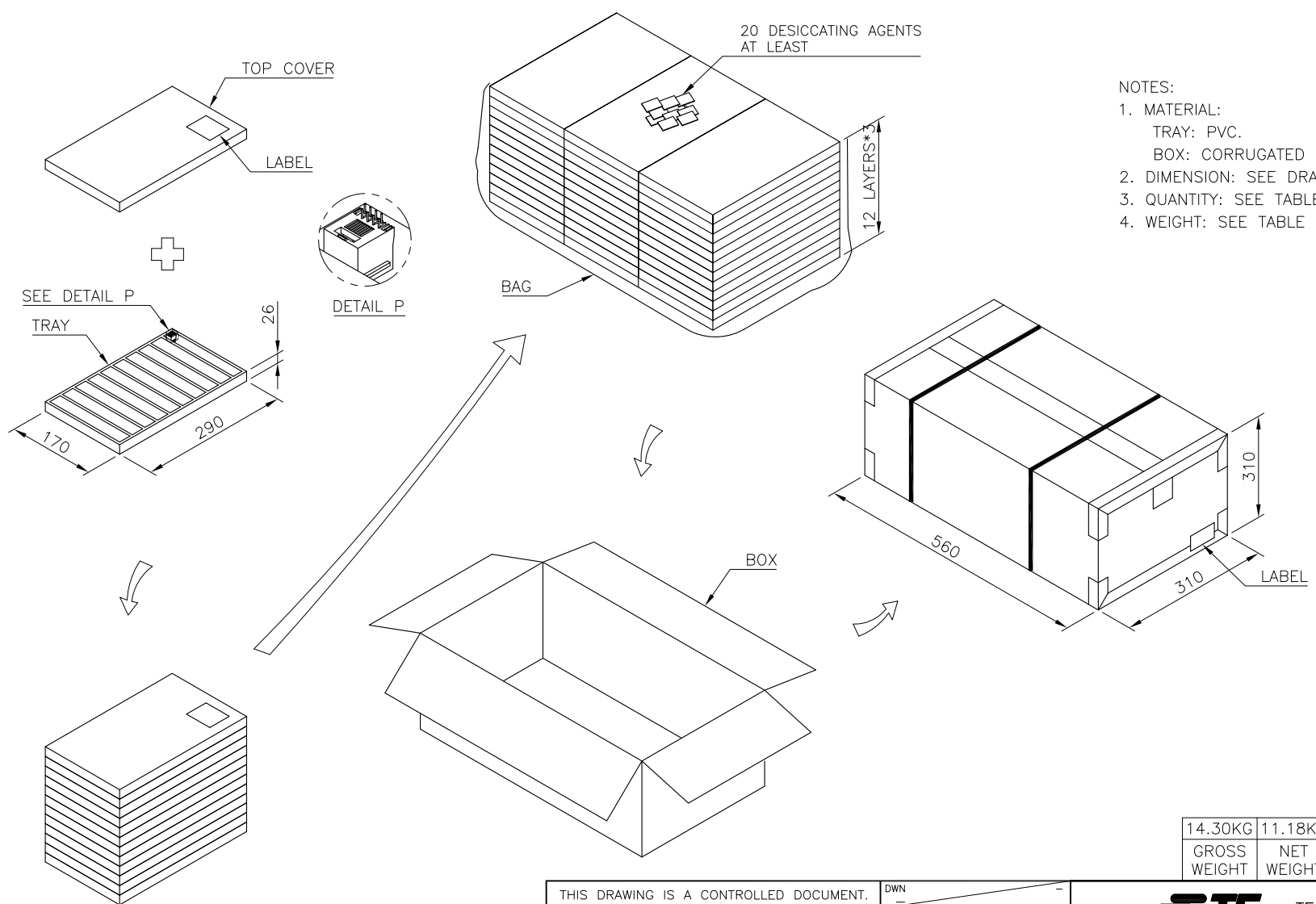
OBSOLETE	PA46	1.27um[50u"]	1-1775089-4
		0.76um[30u"]	1-1775089-3
OBSOLETE	PBT	0.38um[15u"]	1-1775089-2
		0.15um[6u"]	1-1775089-1
		1.27um[50u"]	1-1775089-4
		0.76um[30u"]	1-1775089-3
OBSOLETE	HS'G MATERIAL	0.38um[15u"]	1-1775089-2
		0.15um[6u"]	1-1775089-1
		MIN. GOLD THICKNESS	PART NUMBER

- NOTES:
- MATERIAL:
 - HOUSING: THERMOPLASTIC (SEE TABLE) WITH 30% GF, UL94V-0, COLOR: BLACK
 - CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
 - FINISH:
 - CONTACT: (SEE TABLE) GOLD PLATED ON ALL CONTACTS, 1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATED OVERALL.
- ⚠ WAVE SOLDER CAPABLE TO 240°C PER 109-202, CONDITION A.
 ⚠ REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C PER TEC-109-201, CONDITION B.
 ⚠ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S. CHIEN 10FEB2008	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK S. HOU 10FEB2008		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD W. KODAMA 10FEB2008	NAME	
0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± - ± 3° ANGLES		PRODUCT SPEC 108-57535	MODULAR JACK, RJ45, LOW PROFILE, V/R	
MATERIAL SEE NOTE		APPLICATION SPEC	SIZE A3	CAGE CODE 00779
FINISH SEE NOTE		WEIGHT 3.45 GRAMS	DRAWING NO C-1775089	RESTRICTED TO -
		CUSTOMER DRAWING	SCALE	SHEET 1 OF 2
				REV A3

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT 2011 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC DW	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		SEE SHEET 1.			



- NOTES:
- MATERIAL:
 TRAY: PVC.
 BOX: CORRUGATED FIBER.
 - DIMENSION: SEE DRAWING
 - QUANTITY: SEE TABLE
 - WEIGHT: SEE TABLE

14.30KG	11.18KG	90	36	3240
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/TRAY	TRAY/BOX	PCS/BOX

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK	NAME		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD	MODULAR JACK, RJ45, LOW PROFILE, V/R		
0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 0.15 4 PLC ± - ANGLES ± 3°		PRODUCT SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO
MATERIAL		APPLICATION SPEC	A3	00779	C=1775089
FINISH		WEIGHT	RESTRICTED TO		
		CUSTOMER DRAWING	SCALE	SHEET	REV
				2 of 2	A3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9